



Appuntamenti – A Bologna la terza tappa dell'avvicinamento a SPS Italia dedicata a imballaggio e confezionamento

Dalla collaborazione tra SPS Italia, fiera per l'industria intelligente, digitale e flessibile, Ipack-Ima e l'associazione UCIMA, nasce l'appuntamento sul futuro delle macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio. L'incontro si svolgerà il 20 marzo alla Fondazione Golinelli di Bologna, nel distretto produttivo del packaging per eccellenza. Operatori professionali, end-user, fornitori di tecnologie digitali e di automazione si confronteranno sugli sviluppi di uno dei comparti industriali italiani più dinamici e competitivi a livello internazionale. Una sessione formativa sarà dedicata agli studenti, nell'ottica di un continuo allineamento tra evoluzione delle tecnologie e richiesta di nuove competenze professionali.

“Il packaging rappresenta un'area di applicazione fondamentale per SPS Italia che non a caso si svolge a Parma, nella food valley d'Italia, creando sinergie tra due comparti vitali per il nostro paese. La collaborazione con Ipack-Ima e l'associazione UCIMA ci consente di offrire un appuntamento qualificato condividendo esperienze di due mondi diversi, ma connessi, quello del packaging e quello dell'automazione industriale”, sottolinea Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia.

“Avviamo con convinzione questa nuova partnership per offrire sempre più occasioni di scambio e confronto tra le community del processing e packaging che hanno in IPACK-IMA una delle principali vetrine di riferimento internazionale ed il mondo che si riconosce in SPS, alla luce dei comuni stimoli che offre la crescente diffusione delle tecnologie digitali in tutti i comparti industriali”, dichiara Riccardo Cavanna, Presidente di Ipack-Ima.

“Per questo abbiamo scelto di inaugurare la collaborazione con una tavola rotonda in programma a marzo a Bologna, città cuore della Packaging Valley italiana. La prima occasione di una serie di eventi di avvicinamento alla nostra manifestazione in programma dal 4 al 7 maggio 2021, in cui i principali attori attivi nel mondo del processing & packaging proporranno temi sempre più attuali quali l'integrazione dei sistemi in ottica industry 4.0, ma anche incontri con utilizzatori nazionali e internazionali e attività di formazione e coinvolgimento delle nuove professioni di domani adatte all'intera filiera”, aggiunge Cavanna.

La tavola rotonda rappresenta la terza delle quattro tappe di avvicinamento a SPS Italia. La manifestazione, prima di fermarsi a Parma dal 28 al 30 maggio, percorre l'Italia con incontri itineranti nei distretti e nelle regioni per entrare in diretto contatto con le imprese, le istituzioni del territorio e condividere esperienze di innovazione.

La prossima tavola rotonda è in programma il 10 aprile a Torino, presso il CNH Industrial Village, sul tema “ Non solo robotica: l'evoluzione delle tecnologie e delle competenze nei settori automotive e aerospace ”.